

キャリア採用

装置製造エンジニア



仕事の内容	<p>半導体製造装置の製造における組立・調整・工程内検査などをおこなう業務です。経験やスキル、適性に応じて以下の業務をお任せしていきます。将来的には各工程ラインを管理・改善していく業務も担当していきます。</p> <p>【具体的には】</p> <ul style="list-style-type: none">■ 装置の配線・配管組立および機械組立・調整■ 装置製造ラインの作業リーダー（装置組立指導・管理業務）■ 製造品質管理・改善■ 製造工程ライン設計、管理業務（工順・工程改善含む）■ 費用管理全般 <p>世界最先端の技術やニーズが求められる半導体分野に携わることができるため、やりがいがあり、また、社員の主体性を重視する社風であるため、社歴などに関わらず、やる気のある社員、向上心のある方には多くのチャンスがあります。経験を活かしながら徐々に組織の中心メンバーとして活躍頂けることを期待しています。</p>
求めている人材	<ul style="list-style-type: none">■ 必須条件 半導体製造装置など精密機器の電気系/機械系組立経験が5年以上ある方■ 歓迎条件 クリーンルーム内作業経験 工程管理・改善の業務経験 量産製造ラインの構築経験 製造メーカーでフィールドエンジニアの経験
雇用形態	正社員（無期雇用）
試用期間	6ヶ月
応募資格	高卒以上
勤務地	大分県大分市青崎2丁目2番29号 [志村工場] / 大分県大分市青崎1丁目6番37号 [青崎工場]
交通手段	JR鶴崎駅より車で9分程度（4km）
就業時間	9:00～18:00 [休憩60分含む/実働8.00h] ※生産状況に応じて交替勤務の可能性あり
時間外労働	36協定あり [新技術・新商品等の研究開発業務（第16条第2項関係）] 1箇月99時間/1年960時間
給与	<ul style="list-style-type: none">■ 賃金形態 月給制■ 基本給 経験・能力・年齢を考慮し、当社規定により優遇します。■ 手当 下記の各種手当を参照してください。（基本給とは別に該当すれば支給します）■ 補足 想定年収：350万円～600万円
各種手当	通勤手当、営業手当、時間外手当、深夜手当、役付手当、職務手当、交替手当、資格手当、家族手当、地域手当、特別勤務手当 など
給与改定	年1回（4月）
賞与	年2回（7月・12月）
休日	週休2日制（土日祝） 年間休日123日
休暇	年末年始休暇、夏季休暇、年次有給休暇（半日取得可能）、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、看護休暇、介護休暇、公務休暇 など
保険	雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
福利厚生	退職年金制度、財形貯蓄、傷病積立有給休暇制度、育児休業および育児短時間勤務制度、介護休業および介護短時間勤務制度、社員無料駐車場、独身寮（県外出身30歳以下）、厚生施設（ゴルフ練習場）、福利厚生サービス「ベネフィット・ワン」 など
選考プロセス	書類選考、面接複数回